論文

オージェ電子分光法における背面散乱補正

Ⅰ. 広い分析条件で使用可能な電子の背面散乱補正式の開発

田沼 繁夫* 物質・材料研究機構 分析支援ステーションおよびナノ計測センター テ 305-0047 つくば市千現 1-2-1 *tanuma.shigeo@nims.go.jp*

(2007年4月6日受理; 2007年5月22日掲載決定)

AES による表面定量分析において重要な電子の背面散乱について検討した. 電子の背面散乱係 数の入射角度依存性、およびそのエネルギーの平均値および中央値について、モンテカルロ(MC) 法を用いて Be, B, C, Al, Si, Cu, Zr, Ag, La, Au の 10 種類の元素について検討し, 電子の背面散乱係 数の入射角度依存性を明らかにした. また、計算した 10-30 keV の範囲では入射電子のエネルギー で規格化した背面散乱電子のエネルギーの平均値および中央値は背面散乱係数に強く依存し、そ の一次関数でよく近似できることが判明した. このときの係数は5 keV 以下における実測値にも よく一致した. この電子の背面散乱係数をもちいて、加速電圧 3-30 keV, 電子線入射角度 0-60° で使用可能な背面散乱補正係数の一般式を開発した. 10-30 keV の範囲では MC 法による背面散乱 補正係数との RMS 誤差は、先に述べた 10 種類の元素, over-voltage ratio U=1.5-100, 入射角度 α =0°-60°では3%以下であり、十分に実用的であった. 10 keV 以下の入射電子エネルギー領域では Ichimura-Shimizu [*Surf. Sci.* 112, 386 (1981)]の MC 法による計算値と比較し, 両者はよく一致するこ とを確認した. したがって、ここで提案した背面散乱補正係数の一般式は広いエネルギー範囲, 広い電子線入射角度で使用することができる考えられる.

Backscattering Correction for Auger Electron Spectroscopy I. Development of an Improved Backscattering Correction Equation for Wide Analytical Conditions

S. Tanuma*

*Material analysis station & Advanced nano characterization center, National Institute for Material Science, 1-2-1 Sengen, Tsukuba, Ibaraki 305-0047, Japan * Tanuma.Shigeo@nims.go.jp*

(Received: April 6, 2007; Accepted: May 22, 2007)

This paper describes the backscattering correction for Auger quantitative surface analysis. The energy and electron incident angle dependence of backscattering coefficient for 10 elemental solids (Be, B, C, Al, Si, Cu, Zr, Ag, La, Au) were investigated using Monte Carlo (MC) simulations. In conclusions, the backscattering coefficient η_{α} at incident angle α could be described as

 $\eta_{\alpha} = (0.01\eta_0^{-1.1} + 0.84)[\eta_0/(0.01\eta_0^{-1.1} + 0.84)]^{\cos \alpha}$

where η_0 is the backscattering coefficient at incident angle 0°. The Love-Scott equation [*J. Phys. D* 11, 106

⊒

(1978)] for η_0 was superior to the others in wide incident energy range. Using these backscattering coefficient equations, we have proposed an improved equation for backscattering correction in Auger electron spectroscopy, which can be used for wide incident energy range $(3-30 \text{ keV})$ and incident angles $(0-60^{\circ})$. The parameters in the equation were determined from the curve fit to the backscattering factors at normal incident angle in the 3, 5, 7.5 and 10 keV electron incident energy calculated by Ichimura-Shizimu [*Surf. Sci.* **112**, 386 (1981)] with MC method. The root mean square (RMS) differences for backscattering factors for 10 elemental solids calculated by Monte Carlo method using continuous slowing down approximation and those from proposed equation were less 3% in the 10-30 keV (over-voltage ratio *U*=1.5-100 and incident angle $\alpha=0.60^{\circ}$). In the 3-10 keV energy range, we have also compared the proposed equation to the calculated values at incident angle 30 and 45° by Ichimura-Shimizu with MC method. We found that they coincide well each other. Then, the proposed equation for backscattering correction could be applied to the quantitative Auger analysis in wide analytical conditions.

1. 序論

オージェ電子分光法 (Auger Electron Spectroscopy) における電子の背面散乱は表面定量分析で重要な ファクターであるばかりでなく、オージェ電子像の 空間分解能の理解のためにも不可欠である。 この背 面散乱補正では, Ichimura-Shimizu の式[1]が広く使 われており, ISO18118 [2]においても採用されている. しかし、この式は加速電圧が3から10 keV に限定さ れていること, 電子線入射角度が表面法線から 0, 30, 45°に限定されており、実際の分析ではより高エネル ギー領域および電子線入射角度の拡張が望まれてい δ .

近年、電子デバイスの高集積化が進み、高分解能 測定がオージェ分析においても要求されている. こ のために20-25 keV程度の高加速電圧を用いて, ビー ムを絞ることが一般化している[3]. そこで、本報告 I では、10 keV 以上の高いエネルギー領域における 電子線の背面散乱における後方散乱係数 η の入射 角依存性をあきらかにすると共に、その平均エネル ギーと背面散乱係数との関係を明らかにする.

さらに、ここで求めた背面散乱係数を用いて 0°か ら 60°の広い電子線入射角, 3 keV から 30 keV に渡 る広い加速電圧領域で使用できる背面散乱補正式を モンテカルロ法による背面散乱補正係数の計算値お よび Ichimura-Shimizu の計算値[4]を基にして提案す る. 報告 II では、実際の分析に適用した例につい て報告する.

2. 電子の背面散乱係数 η および背面散乱補正係数 ▚⸘ߩ *R*

電子の背面散乱係数 η は入射した電子線電流に 対する試料から背面散乱した電子線の全量の比で表 される[5]. この値は電子線マイクロアナライザー (EPMA) における原子番号補正において重要な量

であり,EPMA で常用される 10-30 keV の加速電圧 の間では多くの研究がなされている[5].しかし, EPMA では基本的に入射角度は0°に固定されている. そこで、ηの入射角度依存性をモンテカルロシミュ レーション (MC) により決定した.

2.1. 元素および計算条件

元素は原子番号の広い範囲をカバーするように Be, B, C, Al, Si, Cu, Zr, Ag, La, Au の 10 種類とし, 一 次電子の加速電圧は、モンテカルロシミュレーショ ンに用いる種々の式の有効性を考慮し, 30, 20, 10 kV とした. 入射角度は 0°から 10°間隔で70°までとした. 電子の散乱モデルは、単一散乱モデル[6,7]を用いた. 入射電子数は 4000個である.

弾性散乱角度分布には、高エネルギー領域である ので次式[8]を用いた.

$$
\frac{d\sigma_j}{d\Omega} = \frac{e^4 Z_j (Z_j + 1)}{p^2 v^2 (1 - \cos \omega + 2\beta_j)^2}
$$
(1)

ここで, p, v, e はそれぞれ電子の運動量, 速度, 電 荷であり Z_i は元素 *j* の原子番号である. ω は衝突に よる入射方向からの散乱角度、しゃへいパラメータ β_i は Thomas-Fermi Potential に基づく Nigam の式[9] を用いた.

1個の原子のもつ全断面積 σ_iは(1)式より

$$
\sigma_j = \frac{\pi e^4 Z_j (Z_j + 1)}{\beta_j (1 + \beta_j) p^2 v^2}
$$
 (2)

電子飛程のステップ長さは、弾性散乱の平均距離 とした. この時のエネルギー損失量は、平均量を与 える Bethe の式[10]を用いた.

$$
-\frac{dE}{d\rho s} = \frac{7.85 \times 10^4}{E} \sum_{j} \frac{c_j Z_j}{A_j} \ln \frac{1.166E}{J_j} \left(\frac{\text{keV cm}^2}{g}\right) (3)
$$

J_j は平均励起エネルギーであり、Z ≥12 では Berger の式[11], Z<10 では Reed の表[12]の値を用いた. こ こで, c_iは元素 *j* の濃度, A_iは原子量である. (3)式 は, E<J_i/1.166 では使用できないから、この条件下 では以下に示す Rao-Sahib-Wittry の式[13]を用いた.

$$
-\frac{dE}{d\rho s} = \frac{7.85 \times 10^4}{1.26\sqrt{E}} \sum_{i} \frac{c_j Z_j}{A_j} \frac{1}{J_j}
$$
(4)

2.2. 背面散乱係数と背面散乱補正係数 R

上記に示した MC 法を用いて背面散乱係数 η は 次式により求められる.

$$
\eta = \frac{1}{n_0} \int_{0.1}^{0} \left[\frac{d\eta}{d(E/E_0)} \right] d(E/E_0) = \frac{n}{n_0} \tag{5}
$$

ここで_{, E, Eo, no, n はそれぞれ背面散乱した電子の} エネルギー、入射電子のエネルギー、入射した電子 の数, および後方に散乱した電子の数である. dn/d(*E/E*₀) は背面散乱電子の入射電子のエネルギー で規格化した背面散乱電子数のエネルギー分布であ Z .

一方, 背面散乱補整係数Rは次式により計算され る.

$$
R = 1 + \frac{I_{\rm B}}{I_{\rm P}} = 1 + \frac{\sum Q(U_i)\sec\theta_i}{n_0 Q(U_i)\sec\alpha}
$$
 (6)

ここで, Ip, IB, θi, αは, それぞれ入射電子により生 成したオージェ電子信号強度,i番目の背面散乱電子 により生成したオージェ電子の信号強度、電子の脱 出角, 入射角である. イオン化断面積 Q には以下に 示す Grezinsky の式[14]を用いた.

$$
Q_{nl}E_{nl}^2 = 6.51 \times 10^{-14} Z_{nl}g(U_{nl}) \text{ (cm}^2 \text{ eV}^2 \text{)}
$$
 (7a)

$$
g(U_{nl}) = 1/U \left(\frac{U-1}{U+1}\right)^{3/2}
$$

$$
\left\{1 + \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{2U}\right) \ln \left[2.7 + (U-1)^{1/2}\right]\right\}
$$
 (7b)

ここで, $U_n = E/E_n$, E は電子線のエネルギー, E_n は 対象とする殻nlの電子の結合エネルギーである. ま た Z_{nl}は殻 nl における電子の数である.

3. 結果および考察

3.1. 背面散乱係数 n の計算値と実測値の比較

本研究で用いたプログラムの確かさを評価するた めに, 電子線加速電圧 11 keV から 25 keV における Drescher ら[15]の背面散乱係数の実測値と比較した. 結果を Table 1 に示す. Al, Cu の両元素とも, モンテ カルロ法による値と実験値の差は Al で 2.7%, Cu で4.3%であり、よく一致している. 用いた計算方法 はこのエネルギー領域では問題はないと考えられる.

3.2. 電子の背面散乱係数 η の入射角度依存性

モンテカルロシミュレーションにより電子の入射 電圧を 10, 20, 30 keV とし, 入射角を0°~70°まで10° 刻みで変えて計算した n の値を原子番号の関数と して Fig. 1 から Fig. 3 に示す. これらの図から, い \forall れの加速電圧, すべての元素において η の値は 入射角度に依存して増加する傾向が見られる.

Darlington [16]によれば入射角 α の時の背面散乱 係数 η_{α} は次式で 0°の時 (垂直入射) の値 η_0 と関 係づけられる.

$$
\eta_{\alpha} = A(\eta_0/A)^{\cos \alpha} \tag{8}
$$

この式中のAをFig. 1-3 に示したデータを用いて, 最小二乗法により決定した. 計算結果を η の関数 としてFig. 4に示す. Darlington はAに0.891を与え, η_0 に依存しないとしている. Fg. 4 においては, η_0 >0.25 では、ほぼ一定であるが、 η_0 <0.2 では明ら かに A の値は η に依存していることが分かる. そ こで, A=an^{b+}c と仮定し, パラメータ a, b, c を最小 二乗法により決定し、次式を得た.

$$
A = 0.01\eta_0^{-1.1} + 0.84\tag{9}
$$

*Monte Carlo method

**Experimental value [15]

Fig. 1. Electron backscattering coefficient η at 10 keV electrons for 10 elemental solids (B, C, Al, Si, Ti, Cu, Zr, Ag, La, and Au) as functions of electron incident angle. The η values were calculated from Monte Carlo simulation using continuous slowing down approximation.

Fig. 2. Electron backscattering coefficient η at 20 keV electrons for 10 elemental solids as functions of electron incident angle. See caption to Fig. 1.

Fig. 3. Electron backscattering coefficient η at 30 keV electrons for 10 elemental solids as functions of electron incident angle. See caption to Fig. 1.

この式による値はすでに Fig. 4 に実線で示した. こ の図から、(9)式はシミュレーションの値をよく再現 している. また, η₀≥0.3 では A=0.86~0.88 であり, Darlington の結果によく一致している.

 λ 射角 α のときの η_0 の値は入射角 0°のときの値 η_0 を用いて以下の式で表すことができる.

$$
\eta_{\alpha} = (0.01\eta_0^{-1.1} + 0.84) [\eta_0 / (0.01\eta_0^{-1.1} + 0.84)]^{\cos \alpha}
$$
 (10)

雷子線の加速電圧 10 keV 以上では、この研究で用 いたモンテカルロ法により計算した後方散乱係数 η は、先に述べたように実験値によく一致している. しかし、オージェ電子分光法で用いられる電子線加 速電圧領域3 keV から30 keV で一般式化するのは多 大な計算とプログラムの変更が必要となる. そこで, EPMA において 10 keV 以上で実際の定量計算によ く用いられている Reuter [17], Love-Scott [18], Tomlin の式[19]を η_0 の計算に用いることが有効であろう. しかし、10 keV 以下での使用は一般的ではない. そ こで、このエネルギー領域での有効性を確認するた めに, Fitting [20], Reimer ら[21]の実験値および Murata ら[22,23] のモンテカルロシミュレーション の値 (元素は Au, Cu, Al. 加速電圧は 1-10 keV) と比 較検討した. その結果, Love-Scott の式が他の式よ りもよい一致を示した. ただし、1-10 keV の領域で は実験値は少なく、シミュレーションの値にも問題 が多いので,より正確な ηo の式を求めるためにさ らに詳しい検討が必要であろう.

Love-Scott の式は次のように表される.

Fig. 4. Curve fit results of *A* values in $\eta_a = A(\eta_0/A)^{\cos\alpha}$ [equation (8)] from the data in Figs. 1-3 as a function of backscattering coefficient η_0 at normal incident angle. α means the incident angle from surface normal. Solid line shows $A=0.01\eta_0^{-1.1}+0.84$ [equation (9)].

$$
\eta_0 = \eta_{20} \left[1 + \frac{G(Z)}{\eta_{20}} \ln \left(\frac{E_0}{20} \right) \right]
$$
 (11)

$$
\eta_{20} = (-52.3791 + 150.48371Z - 1.67373Z^{2}
$$

+ 0.00716Z³)×10⁻⁴ (11a)

$$
G(Z)/\eta_{20} = (-1112.8 + 30.289Z -0.15498Z^2) \times 10^{-4}
$$
 (11b)

ここでZは原子番号である.

3.3. 背面散乱電子の平均エネルギー*E*, および中央 値 E_m の背面散乱係数依存性

背面散乱電子の平均エネルギーE や中央値 Em は, 背面散乱補正係数を定式化するうえで、重要なもの である。 そこで、モンテカルロシミュレーションを 用いて 10, 20, 30 keV における背面散乱電子エネル ギーの平均および中央値を決定した. 結果を Fig. 5 に背面散乱係数 η の関数として示す. この図より, \overline{E}/E_0 , E_m/E_0 は η が 0.1 以下では、ばらつきが大き いが、それ以上では共に η に関して単調増加して いる.したがって,両者とも η_0 の一次関数と考え, 最小二乗法により次式を得た.

Fig. 5. Mean and median values of backscattered electron for 10 elemental solids at 10, 20, and 30 keV incident electron energy versus backscattering coefficient η . Open squares and circles show the ratios of mean value of backscattered electron to incident energy and the ratios of median value of backscattered electron to incident energy E_m/E_0 , respectively. The solid line shows the curve fit results [eqs. (12) and (13)].

$$
\overline{E}/E_0 = 0.53(1 + \eta_0)
$$
 (12)

$$
E_{\rm m}/E_0 = 0.52(1+1.27\eta_0)
$$
 (13)

このときの相関係数は, それぞれ 0.994, 0.992 であっ た. また得られた の式の係数 0.53 は、エネルギー の低い0.5-4 keV 領域における Fitting [20]の薄膜透過 電子の実験から求められた係数 0.5 によく一致して いた. したがって、この2つの式は1 keV から30 keV の広い範囲で成り立つと期待される.

3.4. 背面散乱補正係数 R

オージェ電子分光における電子の背面散乱補正係 数Rは電子線マイクロアナライザーの定量補正で使 われる表面発生関数Φ(0)と同等で、次式で与えられ $5[24]$.

$$
R = 1 + \frac{I_B}{I_P} = 1 + \eta \frac{\varepsilon_B}{\varepsilon_P} \tag{14}
$$

ここで、 ε はオージェ電子の発生効率であり、 ε α *O*λ である. λ は最表面層の電子の平均通過距離, Q はイオン化断面積である.

イオン化断面積Qには、色々な式が提案されてい るが、最も簡単な Green-Cosslett の式 [24] では

$$
QE_{nl}^2 \propto \ln U/U \tag{15}
$$

と表される. ここで Enlは対象とする殻 nl の結合エ ネルギーである. 背面散乱電子の平均エネルギー(あ るいは中央値) の E_{nl} に対する over-voltage ratio U_B は入射電子のそれを U₀とすれば,(12), (13)式より

$$
U_{\rm B} = kU_0 \left(1 + \gamma \eta\right) \tag{16}
$$

となる. kは定数. 従って, εp, εRは以下のように表 される.

$$
\varepsilon_P \cong \lambda_B \frac{\ln(U_B)}{U_B} = \left(\frac{\lambda_B}{k}\right) \frac{1}{1+\gamma\eta} \frac{\ln[kU_0(1+\gamma\eta)]}{U_0}
$$

$$
\varepsilon_B \cong \lambda_P \frac{\ln(U_0)}{U_0}
$$

ここで、λp, λBはそれぞれ入射電子の平均通過距離, 背面散乱電子の平均通過距離である。 したがって, (14) 式は次のように表現することができる.

0

$$
R = 1 + \eta \frac{\varepsilon_B}{\varepsilon_p} = 1 + \left(\frac{\lambda_B}{k\lambda_p}\right) \frac{\eta}{1 + \gamma\eta} \frac{\ln[kU_0(1 + \gamma\eta)]}{\ln U_0}
$$
(17)

$$
\approx 1 + \frac{\eta}{1 + \gamma_1\eta} \left[a(U_0) + b(U_0)\ln(1 + \gamma_2\eta)\right]
$$

ここで, $a(U_0), b(U_0)$ はパラメータであり, U_0 の関数 である. また, x_{1,2} は, U_B を平均値で表すか, 中央 値を用いるかで変わる定数である.

オージェ電子分光法では、定量分析では一般的に 入射電子の加速電圧を3-10 keV位にすることが多い [2]. また、この加速電圧領域において、R を本研究 で用いたモンテカルロシミュレーションによって決 定することは、このプログラムで用いている弾性散 乱断面積やエネルギー損失量をあたえる Bethe の式 の制約上, 正確な計算は難しい. そこで, Ichimura-Shimizu [4]が微分散乱断面積の計算に,

Thomas-Fermi-Dirac ポテンシャルを用い、非弾性衝 突に離散過程と連続減速近似を併用して行ったモン テカルロシミュレーションの結果 (入射角 0°) を用 $V \subset R$ 式中のパラメータ a, b を決定した. このとき, 背面散乱電子の代表エネルギーに平均値を用いる場 合と,中央値を用いる場合で差があり, γ_1 に平均値 の値 (=1), p に中央値の値 (=1.27) を用いたとき の残差が最も小さかった. 結果を Fig. 6 に示す. こ のように電子線の入射電圧 3, 5, 7.5, 10 keV のすべて において、良いフィットが得られている.

このとき得られた一連のa,bの値から、先に述べ ߦ߁ࠃߚ㧘ߪ࠲ࡔࡄߩࠄࠇߎ over-voltage ratio *U* の関数であるから, 1/*U*, 1/ln*U*, ln(1/*U*)を変数とする 1次から4次の多項式により、定式化を行った. そ の結果、以下の式が最も良い一致を示した.

method by Ichimura-Shimizu [4]. The parameter *a* and *b* are described by

$$
a(U_0) = 2.727 - 6.028(1/U_0) + 2.606(1/U_0)^2,
$$

 $b(U_0)$ = 2.933 – 1.816 ln(1/U₀) – 2.688 [ln(1/U₀)]² – 1.007 [ln(1/U₀)]³ – 0.109 [ln(1/U₀)]⁴

where *U* is the over-voltage ratio. The constants in the above equations were determined from the curve fits. The solid line shows the curve fit results. Solid marks were cited from Ichimura-Shimizu [4]; \bullet : $E_b=0.1$ keV, \bullet : $E_b=0.5$ keV, \bullet : $E_b=1.0$ keV, \bullet : $E_b=2.0$ keV.

$$
a(U_0) = 2.727 - 6.028(1/U_0) + 2.606(1/U_0)^2
$$
 (18a)

$$
b(U_0) = 2.933 - 1.816 \ln(1/U_0) - 2.688[\ln(1/U_0)]^2
$$
 (18b)
-1.007[ln(1/U_0)]³ - 0.109[ln(1/U_0)]⁴

3.5. 背面散乱補正係数 R の一般式

電子線の入射角度 α における入射電子の平均通 過距離 λ_a は垂直入射のときの距離 λ_0 に対して, λ_a = λ_0 /cosaと近似できるから、背面散乱補正係数 $R(α)$ は(14)式より,

$$
R(\alpha) = 1 + \eta_{\alpha} \frac{\varepsilon_{B}}{\varepsilon_{P}} = 1 + \eta_{\alpha} \frac{Q(U_{B})\lambda_{B}}{Q(U_{P})\lambda_{0}} \cos \alpha \tag{19}
$$

ここで, na は入射角度 α における背面散乱係数で ある. 同様に、この入射角度 α に対しても背面散 乱電子の平均エネルギーは(12), (13)式のように背面 散乱係数 $η_α$ の1次関数とすれば, U_B= $kU₀(1+\gammaη_α)$ となる. このとき、(17)式は以下のように拡張でき δ .

$$
R(\alpha) = 1 + \frac{\eta_{\alpha}}{1 + \eta_{\alpha}} \cos \alpha
$$
\n
$$
[a(U_0) + b(U_0) \ln(1 + 1.27 \eta_{\alpha})]
$$
\n(20)

**$$
\Sigma
$$**

$$
a(U_0) = 2.727 - 6.028(1/U_0) + 2.606(1/U_0)^2
$$
 (20a)

$$
b(U_0) = 2.933 - 1.816 \ln(1/U_0) - 2.688[\ln(1/U_0)]^2
$$
 (20b)
-1.007[ln(1/U_0)]³ - 0.109[ln(1/U_0)]⁴

$$
\eta_{\alpha} = (0.01\eta_0^{-1.1} + 0.84)[\eta_0/(0.01\eta_0^{-1.1} + 0.84)]^{\cos \alpha}
$$
 (20c)

$$
\eta_0 = \eta_{20} \left[1 + \frac{G(Z)}{\eta_{20}} \ln \left(\frac{E_0}{20} \right) \right]
$$
 (20d)

Fig. 7. Comparison of calculated backscattering factors at 30° incident angle with MC method by Ichimura-Shimizu [4] and those from the proposed equations for *R* [Eqs. (20)-(20g)]. The data of \bullet : E_b =0.1 keV, \bullet : E_b =0.5 keV, \bullet : E_b =1.0 keV, and \bullet : E_b =2.0 keV are cited from Ichimura-Shimizu [4]. Solid line shows the calculated values from equations (20) and (20a-g).

$$
\eta_{20} = (-52.3791 + 150.48371Z - 1.67373Z^{2}
$$

+ 0.00716Z³)×10⁻⁴ (20e)

$$
G(Z)/\eta_{20} = (-1112.8 + 30.289Z -0.15498Z^2) \times 10^{-4}
$$
 (20f)

$$
U_0 = \frac{E_o}{E_{nl}}\tag{20g}
$$

である. ここで, Enlは対象とする殻 nl の結合エネ ルギー, Eoは電子の入射エネルギー, Zは対象原子 の原子番号(化合物系では平均原子番号)である.

(20)式の導出にあたっては、電子線の入射角度を 変えたときの背面散乱電子の平均値に関して仮定を おいているので、入射角を変えた実験値と比較検討 することが必要である. そこで、この(20)-(20g)式の 有効性を確かめるために, 10, 20, 30 keV における Be, B, C, Al, Si, Cu, Zr, Ag, La, Au の背面散乱補正係 数の計算値を用いて RMS 誤差を求めた. 入射角 0-60°, over-voltage ratio *U*=1.5-100 の範囲において,

RMS 誤差は 3%以下であった. したがって, (20)式 は, 0-60°の電子線入射角度, 電子線加速電圧 10-30 keV では実用的に全く問題ないことが判明した.

加速電圧3-10 keVの範囲における実用性を確認す るために, Ichimura らの入射角 30°, 45°における背面 散乱係数の MC 法による計算値[4]と比較した. その 結果を Fig. 7 (入射角 30°), Fig. 8 (入射角 45°) に 示す. 図が示すように, (20)式は Ichimura らの計算 値にもよく一致しており、広い over-voltage ratio で も, 10 keV 以下の電子線加速電圧領域でも、入射角 度が 30°, 45°でも問題なく使用できるといえる. 実 際の AES 分析への適用による式の評価は次報[25]で 報告する.

ߣ߹ **4.**

AESによる表面定量分析において重要な電子の背 面散乱補正について検討した。 電子の背面散乱係数 の入射角度依存性、およびそのエネルギーの平均値 および中央値について、モンテカルロ法を用いてBe、 B, C, Al, Si, Cu, Zr, Ag, La, Auの10種類の元素につい

Fig. 8. Comparison of calculated backscattering factors at 45° incident angle with MC method by Ichimura-Shimizu [4] and those from the proposed equations for *R* [Eqs. (20)-(20g)]. The data of \bullet : E_b =0.1 keV, \bullet : E_b =0.5 keV, \bullet : E_b =1.0 keV, and \bullet : E_b =2.0 keV are cited from Ichimura-Shimizu [4]. Solid line shows the calculated values from equations (20) and (20a-g).

て検討した。その結果、電子の背面散乱係数の入射 角度依存性は, 入射角度 0°の背面散乱係数を ηo, 角度 α における係数を $η_α$ とすると, 次式で表さ れることが分かった.

 $\eta_{\alpha} = (0.01\eta_0^{-1.1} + 0.84) [\eta_0/(0.01\eta_0^{-1.1} + 0.84)]^{\cos \alpha}$

また、noには Love-Scott の式が広いエネルギー範囲 で有効であることが示唆された。さらに、計算した 10-30 keV の範囲では入射電子のエネルギーで規格 化した背面散乱電子の平均値および中央値は η_0 に 強く依存し, (12), (13)式で表されるように、その一 次関数でよく近似できることが判明した。このとき の係数は5 keV 以下における実測値とよく一致した.

この電子の背面散乱係数をもちいて、加速電圧 3-30 keV, 電子線入射角度 0-60°で使用可能な背面散 乱補正係数 R の一般式を開発した. 10-30 keV の範 囲では MC 法による背面散乱係数との RMS 誤差は, 先に述べた 10 種類の元素, over-voltage ratio U=1.5-100,入射角度 0-60°では 3%以下であり, 十分 に実用的である. 10 keV 以下の入射電子エネルギー 領域では Ichimura-Shimizu の MC 法による計算値と 比較し、両者はよく一致することを確認した。した がって、ここで提案した R の一般式(20)式は広いエ ネルギー範囲, 広い電子線入射角度で使用すること ができる考えられる.

5. 謝辞

本報告書はおよそ 25 年前に行われた研究を基に しています. MC 計算を行った入射電子数は 4000 個です。現在とは隔世の感があります。本来ならば 日の目を見ないものでしたが、AES が 20 keV 以上 の高加速電圧で使われる様になって来たことにより 開発した式が再度意味を持つようになりました。こ の実用的な側面を指摘し、書き直すことを強く勧め てくださいました鈴木峰晴博士 (アルバックファイ) に深く感謝いたします. また、古い TIF ファイルか ら再度タイプしてくださいました斉藤典子氏 (NIMS), 図を書き直して下さいました岡本直樹氏 (NIMS) に篤く御礼申し上げます。また、査読にお いて式の誘導やミス等に多くの指摘をいただきまし た査読者の方々(永富隆清博士、鈴木峰晴博士)に 深く感謝いたします.

6. 参考文献

- [1] S.Ichimura, R. Shimizu, and J. P. Langeron, *Surf. Sci.* **124**, L49 (1983).
- [2] ISO 18118:2004 *-Surface chemical analysis Auger electron spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy - Guide to the use of experimentally determined relative sensitivity factors for the quantitative analysis of homogeneous materials*.
- [3] ߃ߣߚ߫ *Scanning Auger Electron Microscopy*, ed. by M. Prutton and M, El Gomati, pp. 329-330, John Wiely & Sons, Chichester (2006).
- [4] S. Ichimura and R. Shimizu, *Surf. Sci.* **112**, 386 (1981).
- [5] S. J. B. Reed, in *Electron Microprobe Analysis*, p. 205, Cambridge University Press (1975).
- [6] A. Jablonski, Prog. *Surf. Sci.* **79**, 3 (2005).
- [7] L. Reimer, H. Gilde, and K. H. Sommer, *Optik* **27**, 86 (1968).
- [8] 村田顕二, ぶんせき 87(1981).
- [9] B. P. Nigam, M. K. Sandaresan, and Ta-You Wu, *Phys. Rev.* **115**, 491 (1959).
- [10] H. E. Bishop, *NBS Special Publication* **460**, 5 (1976).
- [11] M. J. Berger and S. M. Seltzer, *Natl. Acad. Sci. Natl. Res. Council Pub.* **113**, 205 (1964).
- [12] S. J. B. Reed, in *Electron Microprobe Analysis*, p. 221, Cambridge Univ. Press (1975).
- [13] T. Rao-Sahib and D. B. Wittry, *J. Appl. Phys.* **45**, 5060 (1974).
- [14] M. Gryzinski, *Phys. Rev. A* **138**, 336 (1965).
- [15] H. Drescher, L. Reimer, and H. Seidel, *Z. Angew. Phys.* **29**, 331 (1970).
- [16] E. H. Darlington, *J. Phys. D* **8**, 85 (1975).
- [17] W. Reuter, in *Proc. 6th Intern Cnf. on X-ray Optics and Microanalysis*, ed. by G. Shinoda, K. Kohra and T. Ichiokawa, p. 121, Univ. of Tokyo Press, Tokyo (1972).
- [18] G. Love and V. E. Scott, *J. Phys. D* **11**, 106 (1978).
- [19] S. G. Tomlin, *Proc. Phys. Soc. London* **92**, 465 (1963).
- [20] H. J. Fitting, *J. Phys. D* **8**, 1480 (1975).
- [21] L. Reimer, in *Scanning Electron Microscopy: Systems and Applications*, p. 120, The Institute of Physics, London (1973).
- [22] M. Kotera, K. Murata, and K. Nagami, *J. Appl. Phys.* **52**, 997 (1981).

Journal of Surface Analysis Vol.14, No. 1 (2007) pp. 9-19

田沼繁夫 オージェ雷子分光法における背面散乱補正 I. 広い分析条件で使用可能な雷子の背面散乱補正式の開 ⊒

- [23] M. Kotera, K. Murata, and K. Nagami, *J. Appl. Phys.* **52**, 7403 (1981).
- [24] M. Green and V. E. Cosslett, *Proc. Phys. Soc. London* **78**, 1206 (1961).
- [25] 田沼繁夫, *J. Surf. Anal.* (*to be submitted*).

査読コメント

査読者 1. 鈴木峰晴(アルバック・ファイ)

実用面では 30 kV 程度まで加速電圧を上げて使用 している最近のオージェ分析法では、種々の計算パ ラメータの適用範囲がカバーする範囲が狭いという 問題があります。特に、背面散乱係数は、材料・形 状に関わる重要な量であり、本パラメータを高エネ ルギー側に拡張することは、定量化の観点で実用的 に大きな価値があります. JSA として是非掲載して いただきたい.

㨇ᩏ⺒⠪ **1-1**㨉

確認ですが, α と βは独立変数ですから, 式(17) ∞ ら式(19)を考慮して一般的な角度 α を含む式(20) を導く際に, α を変化させても{θ}の分布は変化し ないと考えてよろしいですか.

[著者]

一般的にはオージェ電子の生成は等方的ですから、 角度を変えたときは背面散乱係数のみが変化するこ とで対応できると考えられます.

杏読者 2. 永富降清 (大阪大学)

本論文では、AES における背面散乱因子について 高エネルギー領域での電子の入射角度依存性につい て調べ、新しい一般式が提案されています。得られ た結果は興味深く、実用表面分析において大変重要 であり、本論文は JSA 誌へ掲載すべき論文であると 考えられます。 以下、コメント等を述べますので御 検討ください.

㨇ᩏ⺒⠪ **2-1**㨉

(16), (17)数式中の後方散乱係数が, (12), (13)式で は入射角度 0 度での値「m」であったものが、「m」 に変わっています. 後ろの(20)式でも任意の角度 (0 \sim 60°) での「 η_{a} 」になっています。もともと「 η_{0} 」 の一次関数で表されていたものを最終的に「na」で 表すと、結果的に RMS が~3%ですので実用という点 では問題ないと思われますが、物理的妥当性あるい は数学的にはどうなのでしょうか?可能であればコ

メントをお願いします.

[著者]

ご指摘のように(12), (13)式を「 η_a 」で表すときに, 「 η_0 」と同様な関係になるかは厳密にはここでは不 明です. 推測の域をでませんが、背面散乱電子のエ ネルギー分布の形状は弾性散乱断面積が強い角度依 存性を持つこと、さらに走行長に対応して非弾性散 乱の割合が増えることから入射角度で変わることが 予想されます。したがって、平均値は変化する可能 性があります. 一方、中央値は分布に対してロバス トですので、変化は小さいと予想されます.

実際には平均値をとっても、中央値をとっても (17) 式におけるパラメータ a, b が後方散乱係数の違 いで吸収できるほどのものであり、問題になりませ んでした. すなわち(12), (13)の関係は角度を変えて も ηα に対して1次関数であることは保存されるよ うです。ただし、厳密にはやはりきちんとした計算 をするべきであると思います.

㨇ᩏ⺒⠪ **2-2**㨉

(17)式の導出を試みましたが、論文中の記述と若 干合わないところがみられます. 以下を参考に, (17) 式と共にa,bを数式で表記していただけると読者の 理解の助けになるかと思います.

㨇ᩏ⺒⠪ **2-2-1**㨉

(14)式の下に示されているを用いると、入射電子 と後方散乱電子では入射·放出角度が異なるため 2 (平均通過距離)が異なりますが、(17)式の導出で は近い値としてキャンセルされているのか、あるい はa, b に含まれているのでしょうか?

[著者]

平均通過距離はご指摘の通りです。誤解がないよ うに式を変更しました.

㨇ᩏ⺒⠪ **2-2-2**㨉

 a, b が 1/ln*U* の関数になるとありますが, (16)式 を用いるとキャンセルされ, 1/ln*U* の関数ではなくな ると思われます. もし1/lnUの関数になる場合は, a, b の近似式に 1/lnU が含まれなければ近似がうまく いかないように思われますが, いかがでしょうか? あるいは, a, b が(1/U)"の関数で展開されています ので、In*U の Taylar 展開のように展開されているの* でしょうか?

[著者]

誤解がないように式の導出を詳しく記しました.

(17)式からa,bは以下のように表現できます.

$$
a = \left(\frac{\lambda_B}{k\lambda_P}\right) \left(1 - \frac{k}{\ln U_0}\right)
$$

$$
b = \left(\frac{\lambda_B}{k\lambda_P}\right) \left(\frac{1}{\ln U_0}\right)
$$

となりますが、このままではフィティングがうまく 行きません. そこで, a, b を 1/*U*, ln(1/*U*), 1/ln*U* の 1 次から4次の関数としフィティングをおこない、赤 池の情報基準値 AIC を用いて次数を決定しました. 実際には4次関数を用いれば変数にどの形を選んで も差はほとんどありませんでした。式の決定は煩雑 なので、この部分は省き結果のみを示しましたが, 関数の情報と概要を加えました.

㨇ᩏ⺒⠪ **2-3**㨉

14 ページ, 右カラム 4-7 行目, 「このとき, 背面

散乱電子の代表エネルギーに... 最も小さかった.」 と記述がありますが、UBに後方散乱電子のエネル ギーの平均値を用いるか中央値を用いるかで(17)式 に含まれる γ の値が変わりますが、一般式を求める ときに, (12), (13)式の「 η_0 」の係数を2種類用いる ことは正しいのでしょうか?むしろ(18)式の a, bの 係数のように, γ もフィッティングによって決める 方がよいように思われますが, いかがでしょうか?

[著者]

ご指摘の通りです. 本来はγは平均値か中央値の どちらかをいれるか、もしくはフィッティングで決 めるべきであると思います。 精度を上げることを優 先すればフィティングで決めるのが良いともいます. (今なら簡単にできますが、25年前これをやるとす れば大変なことでした...)